

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-103014

(43)Date of publication of application : 06.04.1992

(51)Int. Cl.

G11B 5/39

(21)Application number : 02-218904

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 22.08.1990

(72)Inventor : NAKATANI RYOICHI
KITADA MASAHIRO
TANABE HIDEO
SHIMIZU NOBORU
TAKANO KOJI

(54) FERROMAGNETIC TUNNEL EFFECT FILM AND MAGNETO-RESISTANCE EFFECT ELEMENT FORMED BY USING THIS FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a magneto-resistance effect by impressing a bias magnetic field from an antiferromagnetic material to one magnetic layer.
CONSTITUTION: A Cu electrode 31 is formed by an ion beam sputtering method and ion milling method on a nonmagnetic substrate. A lower magnetic layer 32 consisting of a C alloy, an intermediate layer 33 consisting of Al₂O₃, an upper magnetic layer 34 consisting of a C alloy, and an antiferromagnetic material layer 35 consisting of Cr are successively formed on the Cu electrode 31. Steps are then flattened by a resin and a Cu electrode 36 is formed to come into contact with the antiferromagnetic layer 35. The magnetic field is impressed in the intra-surface direction perpendicular to the longitudinal direction of the Cu electrode by using a Helmholtz coil. A resistance change rate is increased in this way.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(J P)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-103014

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成4年(1992)4月6日

G 11 B 5/39

7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

⑮ 発明の名称 強磁性トンネル効果膜およびこれを用いた磁気抵抗効果素子

⑯ 特 願 平2-218904

⑰ 出 願 平2(1990)8月22日

⑱ 発 明 者 中 谷 亮 一 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑲ 発 明 者 北 田 正 弘 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑳ 発 明 者 田 辺 英 男 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

㉑ 発 明 者 清 水 昇 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

㉒ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

㉓ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

強磁性トンネル効果膜およびこれを用いた磁気抵抗効果素子

2. 特許請求の範囲

1. 磁性層に他の組成の中間層を挿入して多層構造とした強磁性トンネル素子において、少なくとも一層の磁性層に反強磁性体からのバイアス磁界が印加されていることを特徴とする強磁性トンネル効果膜。

2. 特許請求の範囲第1項に記載の強磁性トンネル効果膜を用いた磁気抵抗効果素子。

3. 特許請求の範囲第2項に記載の磁気抵抗効果素子の少なくとも一部が非磁性金属上に形成されていることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は高い磁気抵抗効果を有する強磁性トンネル効果膜に関し、特に磁気ディスク装置などに用いる再生用磁気ヘッドに適した磁気抵抗効果素

子に関する。

〔従来の技術〕

高密度磁気記録における再生用磁気ヘッドとして、磁気抵抗効果を用いた磁気ヘッドの研究が進められている。現在、磁気抵抗効果材料としては、Ni-20at%Fe合金薄膜が用いられている。しかし、Ni-20at%Fe合金薄膜を用いた磁気抵抗効果素子は、バルクハウゼンノイズなどのノイズを示すことが多く、他の磁気抵抗効果材料の研究も進められている。最近、スエザワ

(Y.Suezawa)らによるプロシーディングス オブザ インターナショナル シンポジウム オン フィジックス オブ マグネティック マテリアルズ (Proceedings of the International

Symposium on Physics of Magnetic Materials),

303~306ページ(1987年)に記載の

「エフェクト オブ スピン・ディペンデント

トンネリング オン ザ マグネティック プロ

パティス オブ マルチレイヤード フェロマグ

ネティック シンフィルムス (Effect of Spin -

dependent Tunneling on the Magnetic Properties of Multilayered Ferromagnetic Thin Films)」のように、強磁性トンネル効果を示すNi/NiO/C多層膜が報告されている。この多層膜の抵抗変化率は、室温で、1%程度である。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記Ni/NiO/C多層膜では、上記スエザワらの論文に記載のように、異なる保磁力を持つNi層とC層の間にNiO層を形成している。このような多層膜において電気抵抗の変化する原因は以下のように考えられる。Ni層とC層の保磁力が異なるため、磁界の大きさを变化させた場合、ある磁界のところで、片方の層の磁化の向きが磁界の向きに変化する。しかし、他方の層の保磁力は磁界よりも大きいため、その層の磁化の向きは変化しない。さらに、磁界が大きくなり、両方の保磁力よりも大きくなった時、残りの層の磁化の向きも変化し、両層の磁化の向きは平行になる。すなわち、両層の保磁力の間の大きさの磁

界では、両層の磁界の向きは、互いに、反平行である。また、この磁界の範囲以外では、磁化の向きは平行である。NiO層をトンネル電流が流れる場合、上記磁性層の磁化の向きが、互いに、反平行である時より、磁化の向きが平行である時の方が、コンダクタンスは高い。このため、磁界の大きさによって、素子の電気抵抗が変化するものと考えられる。

上記のような、強磁性トンネル膜を磁気ヘッドへ適用する場合を考えた場合、磁気ヘッドが低い磁界を検出する必要がある。しかし、上記多層膜の磁性層の保磁力は数十Oeであり、従って、数十Oe以下の磁界は検出できない。

本発明の目的は、上述の強磁性トンネル素子を磁気ヘッドに適用する時の問題を解消し、低い磁界を検出できる磁気抵抗効果素子を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者等は、強磁性トンネル効果を示す多層膜について鋭意研究を重ねた結果、磁性膜を軟磁

性材料とし、一方の磁性層に反強磁性体からのバイアス磁界を印加し、磁性層の磁化の方向を制御することができることを明らかにし、本発明を完成するに至った。

すなわち、強磁性トンネル効果膜の2層の磁性層の保磁力が大きく異ならなくても(2層の材料が同じであっても)、一方の磁性層に反強磁性体からのバイアス磁界を印加すると、両層の磁化の向きが変化する磁界を变えることができる。このため、ある磁界の範囲内では、両層の磁化の向きは反平行、その範囲以外では、両層の磁化の向きは平行となり、磁気抵抗効果を示すようになる。

また、上記強磁性トンネル効果膜の少なくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体に対向する磁性層の面積を小さくすることができ、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。

〔作用〕

上述のように、強磁性トンネル効果膜の2層の磁性層の保磁力が大きく異ならなくても(2層の

材料が同じであっても)、一方の磁性層に反強磁性体からのバイアス磁界を印加すると、両層の磁化の向きが変化する磁界を变えることができる。このため、ある磁界の範囲内では、両層の磁化の向きは反平行、その範囲以外では、両層の磁化の向きは平行となり、磁気抵抗効果を示すようになる。

また、上記強磁性トンネル効果膜の少なくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体に対向する磁性層の面積を小さくすることができ、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。

〔実施例〕

以下に本発明の一実施例を挙げ、図表を参照しながらさらに具体的に説明する。

〔実施例1〕

強磁性トンネル効果膜の作製にはイオンビーム・スパッタリング装置を用いた。スパッタリングは以下の条件で行った。

イオンガス・・・Ar

装置内 Ar ガス圧力・・・ 2.5×10^{-1} Pa
 蒸着用イオンガン加速電圧・・・1200 V
 蒸着用イオンガンイオン電流・・・120 mA
 ターゲット基板間距離・・・127 mm

基板にはコーニング社製7059ガラスを用いた。

第1図に、本発明の強磁性トンネル効果膜の一例を示す。本実施例における強磁性トンネル効果膜は基板11上に、膜厚100 nmのFe-1.0 at% C合金からなる下部磁性層12、膜厚10 nmの Al_2O_3 からなる中間層13、膜厚100 nmのFe-1.0 at% C合金からなる上部磁性層14、膜厚50 nmのCrからなる反強磁性層15を順に形成したものである。

上記強磁性トンネル効果膜の磁化曲線をB-Hカーブトレサを用いて4.2 Kの温度で測定した。測定した磁化曲線を第2図に示す。同図に示すように、下部磁性層12および上部磁性層14の保磁力は、ともに、70 eである。しかし、上部磁性層14には反強磁性層15からのバイアス磁界が印加されており、磁化の向きが変化する磁

界の大きさが、高磁界側にシフトしている。このため、負の磁界から正の磁界の方に磁界を増加する場合、7～24 Oeの磁界の範囲で下部磁性層12および上部磁性層14の磁化の向きは互いに反平行であり、それ以外の範囲では、磁化の向きは互いに平行である。また、正の磁界から負の磁界の方に磁界を減少する場合、-7～-10 Oeの磁界の範囲で下部磁性層12および上部磁性層14の磁化の向きは互いに反平行であり、それ以外の範囲では、磁化の向きは互いに平行である。

上記の磁化が反平行になる磁界では、強磁性トンネル効果膜の電気抵抗は高く、磁化が平行になる磁界では、電気抵抗が低くなるものと考えられる。

そこで、上記強磁性トンネル効果膜の電気抵抗の変化を調べるために、第3図のような素子を作製した。上記素子の作製プロセスを以下に述べる。まず、非磁性基板上に幅10 μ m、厚さ100 nmのCu電極31をイオンビームスパッタリング法およびイオンミリング法で形成する。次に、

Cu電極31の上に、10 μ m×10 μ m×膜厚100 nmのFe-1.0 at% C合金からなる下部磁性層32、10 μ m×10 μ m×膜厚10 nmの Al_2O_3 からなる中間層33、10 μ m×10 μ m×膜厚100 nmのFe-1.0 at% C合金からなる上部磁性層34、10 μ m×10 μ m×膜厚50 nmのCrからなる反強磁性層35を順に形成する。次に、段差を樹脂で平坦化し、反強磁性層35に接触するように、Cu電極36を形成する。

ヘルムホルツコイルを用いて、Cu電極の長手方向と直角の面内方向に磁界を印加し、電気抵抗の変化を調べた。測定は、4.2 Kの温度で行った。磁界と電気抵抗の変化との関係を第4図に示す。同図のように、磁界の強さによって、素子の電気抵抗が変化する。最大の抵抗変化率は約3.6%であった。電気抵抗が最大になる磁界の値は、0 Oeおよび16 Oe程度であり、従来の強磁性トンネル効果膜よりも低い。これは、本発明の強磁性トンネル効果膜が比較的保磁力の低い磁性層

のみを用いているためである。従来の強磁性トンネル効果膜は、2層の磁性層の保磁力を異なる値にしなければならなかったため、素子の動作する磁界が大きくなっていた。本発明の強磁性トンネル効果膜は低い磁界で動作するため、これを用いた磁気抵抗効果素子は、従来の素子よりも磁気ヘッドに有利である。

また、本発明の強磁性トンネル効果膜は、軟磁性膜だけで構成されている。軟磁性膜は磁気異方性の分散が小さく、このため、各磁性層の微小な部分の磁化の方向が、きちんと、平行、反平行の角度を取り、中間の角度を取りにくい。強磁性トンネル効果は、各磁性層の磁化の向きのなす方向に依存するので、中間の角度を取りにくい。本発明のような、軟磁性膜のみで構成されている強磁性トンネル効果膜の抵抗変化率は比較的高いものとなる。

また、本発明のように、磁気抵抗効果膜のすくなくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、流した電流がすべて中間層を通るようになり、

効果的に磁気抵抗効果を検出することができる。
また、磁気ヘッドへの応用を考えると、本発明のように、磁気抵抗効果膜のすくなくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体に対向する磁性層の断面積を小さくすることができ、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。これに対し、従来の強磁性トンネル素子は、Y. Suezawaらによる Proceedings of the

International Symposium on Physics of Magnetic Materials, 303~306ページ (1987年)に記載の「Effect of Spin-dependent Tunneling on the Magnetic Properties of Multilayered Ferromagnetic Thin Films」のように、上部磁性層と下部磁性層が互いに直交する長方形であるため、磁気記録媒体に対向する磁性層の断面積が大きく、狭い領域の磁界を検出することが困難であった。

また、本実施例では、磁性層として、Fe-1.0at% C合金層、中間層として、Al₂O₃層を用いたが、磁性層として、他の磁性材料、中

実施例1と同様の方法で、磁気抵抗効果素子を作製した。磁性層として、Fe-1.0at% C合金層、中間層として、Al₂O₃層を用いた。反強磁性層としては、Fe-50at% Mn合金を用いた。また、Fe-1.0at% C合金層とFe-50at% Mn合金層の間には、膜厚5nmのNi-20at% Fe合金層を設けた。この理由は以下のとおりである。

Fe-50at% Mn合金層は、体心立方構造の材料の上に形成すると、α相の構造になりやすい。α相の構造のFe-Mn系合金のネール点は室温よりも低い。これに対し、Fe-50at% Mn合金層は、面心立方構造の材料の上に形成すると、γ相の構造になりやすい。γ相の構造Fe-Mn系合金のネール点は室温よりも高い。従って、室温で動作する磁気抵抗効果素子を得るため、Fe-1.0at% C合金層とFe-50at% Mn合金層の間に、面心立方構造のNi-20at% Fe合金層を設けた。

本実施例の磁気抵抗効果素子における電気抵抗

間層として他の絶縁材料を用いても同様の効果がある。また、反強磁性層についても、磁気抵抗効果を測定する温度以上のネール点をもつ反強磁性材料であれば、磁気抵抗効果が得られる。

また、本実施例では、上部磁性層の上に反強磁性層を形成したが、反強磁性層は下部磁性層の下に形成しても同様の効果がある。

【実施例2】

実施例1と同様の方法で、磁気抵抗効果素子を作製した。磁性層として、Fe-1.0at% C合金層、中間層として、Al₂O₃層を用いた。反強磁性層としては、Cr-1at% Ru合金、Cr-25at% Au合金を用いた。本実施例の磁気抵抗効果素子における電気抵抗変化率は、室温で、Cr-1at% Ru合金を用いた場合、1.5%、Cr-25at% Au合金を用いた場合、1.8%であった。また、電気抵抗が最大になる磁界は、実施例1の素子とほぼ同じ磁界であった。

【実施例3】

変化率は、室温で、1.6%であった。また、電気抵抗が最大になる磁界は、実施例1の素子とほぼ同じ磁界であった。

【発明の効果】

以上詳細に説明したごとく、強磁性トンネル効果膜の2層の磁性層の保磁力が大きく異ならなくても(2層の材料が同じであっても)、一方の磁性層に反強磁性体からのバイアス磁界を印加すると、両層の磁化の向きが変化する磁界を変えることができ、磁気抵抗効果を示すようになる。また、上記強磁性トンネル効果膜の少なくとも一部を非磁性金属上に形成することにより、磁気記録媒体に対向する磁性層の面積を小さくすることができ、狭い領域の磁界を検出することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

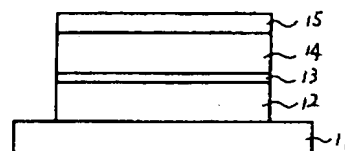
第1図は本発明の強磁性トンネル膜の断面構造の概略図、第2図は本発明の強磁性トンネル膜の磁化曲線の図、第3図は本発明の磁気抵抗効果素子の概略図、第4図は本発明の磁気抵抗効果素子に印加する磁界と抵抗変化率との関係を示すグラ

フの図である。

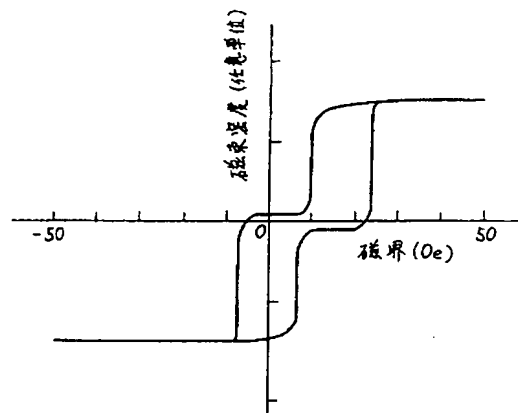
11…基板、12…下部磁性層、13…中間層、
14…上部磁性層、15…反強磁性層、31…
Cu電極、32…下部磁性層、33…中間層、
34…上部磁性層、35…反強磁性層、36…
Cu電極。

代理人 弁理士 小川勝男

第1図

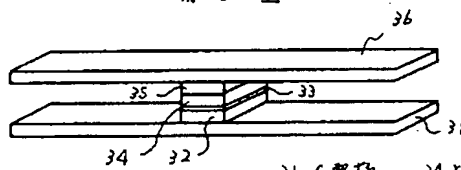


第2図



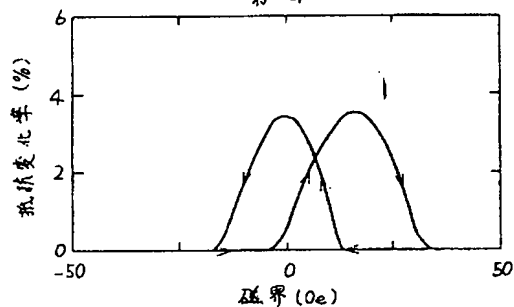
11 基板
12 下部磁性層
13 中間層
14 上部磁性層
15 反強磁性層

第3図



31 Cu電極 34 上部磁性層
32 下部磁性層 35 反強磁性層
33 中間層 36 Cu電極

第4図



第1頁の続き

⑦発 明 者 高 野 公 史

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内